

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2010-005

## 南通富士通微电子股份有限公司 关于本公司承担国家科技重大专项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2010年3月16日，本公司接到“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”专项实施管理办公室下发的《关于2009年项目立项批复及核定中央财政资金预算的通知》（ZX02[2010]007号），根据该通知的内容，本公司申请承担国家科技重大专项《极大规模集成电路制造装备及成套工艺》项目（以下简称“02专项”）已完成立项审批，相关的中央财政资金已完成预算核定。

根据该通知后附的“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”专项2009年项目（课题）清单及中央财政预算核定表，本公司将获得中央财政核定资金约13,200万元，其中：“先进封装工艺开发及产业化”项目将分三年获得约7,500万元，“关键封测设备、材料应用工程项目验证”项目将分二年获得约5,700万元。

该事项对公司生产经营的影响：“02专项”的实施是“国家电子信息产业振兴规划”的具体体现，是国家支持集成电路行业发展的具体举措。承担“02专项”对于公司产品档次升级具有非常重要的现实意义，对于公司业绩的影响将视“02”专项实施情况并依据财政部有关指导文件确定。

公司将根据“02专项”资金到位时间，做好后续信息披露工作。

特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司董事会

2010年3月17日